

# エムディジャパン株式会社

## 1. 会社状況

(本社)所在地	〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-1037		代表者名	吉田 敏行
電話/FAX番号	03-3370-8828/03-3379-5328		URL	
設立年月	1997(平成9)年12月	資本金(百万円)	10	
売上高(百万円)	非公開	従業員(名)	9	
事業内容	・医薬品の輸出及び輸入販売 ・医薬品(外用貼付剤)の研究開発及び製造ならびに当該業務の受託			
主要製品	・インドメタシン含有パップ剤、天然成分含有貼付剤、経皮吸収型テープ剤			
東葛テクノプラザ 連絡先	役職名	代表取締役社長	氏名	吉田 敏行
	E-mail	<a href="mailto:yoshida-toshiyuki@anssure.com">yoshida-toshiyuki@anssure.com</a>	電話番号	03-3370-8828
		入居室	303	

## 2. 東葛テクノプラザにおける研究・事業開発概要

### ■天然成分含有パップ剤の処方開発と分析・評価データの取得

当社は、経皮吸収医薬品領域に特化した事業を展開しています。その一環として、日本の新しい製剤技術をベースとする新規性ある外用医薬品の導出事業に加え、本研究施設において有用性、有効性及び安全性に優れる「化学・漢方成分含有パップ剤」の開発を中心に、独自性のある経皮吸収製剤処方及び製剤技術の研究開発を行い、関連技術及び製品の海外展開を推進します。

【漢方成分含有貼付剤の開発】

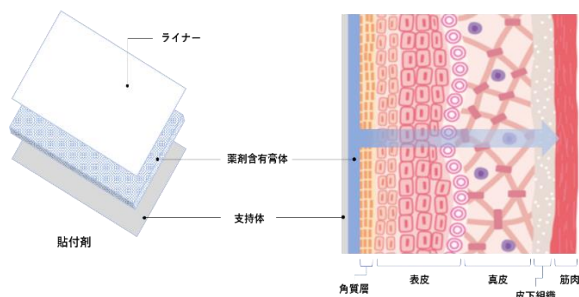


【中国輸出パップ剤「必艾得」  
(NSAIDs含有パップ剤)】



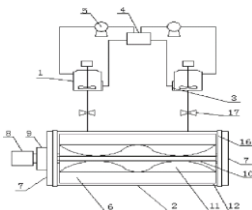
## 3. コア技術(保有技術等)

### ■経皮吸収型製剤の処方開発

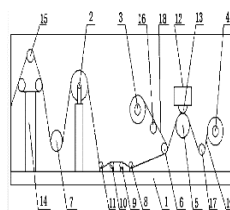


### ■外用貼付剤の工業化技術(実用新案登録済み)

(1)「ニーダー混練機」  
ZL201620071365.8



(2)「コーター(塗布機)」  
ZL201620077394.5



## 4. 事業展開

### ■外用貼付剤工場の建設と生産

(関係会社: 哈爾濱力強薬業有限公司/2018年竣工)



<製造製品>



短期的には既存貼付剤と、その剤形を変更した「高品質パップ剤」(本研究施設開発品)を製造し、中期的には新規の外用基剤開発も実施することで、医療ニーズにマッチした事業を展開していきます。

特記事項

【認定・受賞】